

证券代码：300460

证券简称：惠伦晶体

公告编号：2020-055

广东惠伦晶体科技股份有限公司  
2020年半年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2020年1月1日—2020年06月30日

2、预计的业绩：同向上升

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期上升 1329.08%-2043.62% 400.00 万元—600.00 万元	盈利：27.99 万元

二、业绩预告审计情况

本次业绩预告未经过注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

1、公司2020年上半年业绩与上年同期相比同向上升，业绩变动主要原因为：

(1)公司销售战略转型取得一定成效，直销客户订单和自有品牌产品订单持续增加，2020年1-6月营业收入较上年同期增长约13.00%，其中主业电子元器件收入较上年增长约19.00%；

(2)2020年1-6月设备产能利用率提高，电子元器件销售成本较上年同期下降约10%；

2、报告期内，非经常性损益对净利润的影响金额预计为136万元。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2020年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

2020年7月14日